



【茨城勤務】 ウエハプロセス技術エンジニア（ドライエッチング） 【55553】

ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社での募集です。 プロセス...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

求人ID

1488651

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

茨城県

給与

600万円～800万円

勤務時間

08:30～17:15

休日・休暇

【有給休暇】初年度23日1か月目から※入社月に付与（但し、入社月により付与日数に変動あり）、詳細はオファー時に確認。【...

更新日

2024年12月20日 19:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2180210】

■担当技術分野

ドライエッチング技術

■対象デバイス

150mm～200mm（SiCパワーデバイス）

■担当業務

- ・SiCパワーデバイス向けドライエッチング技術開発（装置選定導入/エッチング条件構築）
- ・Siデバイス向けドライエッチング技術開発（装置選定導入エッチング条件構築等）
- ・生産技術開発（生産性改善・歩留まり向上・コストダウン及びBCM推進等）

スキル・資格

[Must]

- ・ドライエッチングプロセス開発・改善業務の経験を有する方

[Want]

- ・SiCパワーデバイスのドライエッチング（特にトレンチ形成）における使用設備の導入/評価やプロセス構築経験を有する方
- ・4年制大学または大学院にて工学、化学、または物理学等を修了しており、半導体工学の知識を有していること

会社説明

ルネサス セミコンダクタ マニュファクチャリング株式会社は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の完全子会社として、半導体前工程製造事業を担い、国内4工場（那珂工場、川尻工場、西条工場、高崎工場）の運営を統括しています。